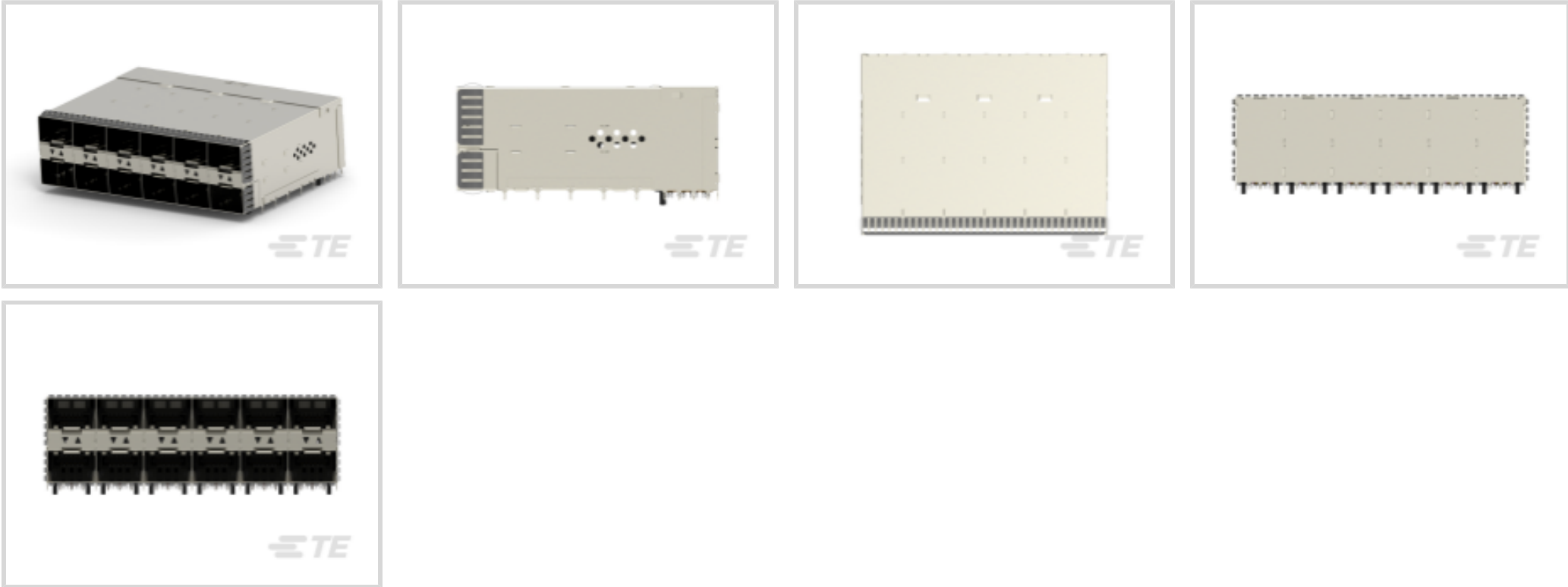




SFP56

TE 内部编号 2-2347721-1
zSFP+ Stacked (SFP56), Cage Assembly with Integrated Connector,
.6mm [.018in] Centerline, Signal
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子 > SFP56 堆叠壳体组件：EMI 弹片



外形尺寸: zSFP + 堆叠 (SFP56)
插拔式 I/O 产品类型: 带集成连接器的壳体组件
中心线 (间距) : .6 mm [.018 in]
电路应用: Signal
工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

[所有 SFP56 堆叠壳体组件：EMI 弹片 \(48\)](#)

产品特性

产品类型特性

笼子类型	堆叠
外形尺寸	zSFP + 堆叠 (SFP56)
插拔式 I/O 产品类型	带集成连接器的壳体组件

结构特性

位数	20
端口数量	12
端口矩阵配置	2 x 6

电气特征

数据速率（最大值）	56 Gb/s
-----------	---------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

壳体特性

中心线 (间距)	.6 mm[.018 in]
----------	----------------



使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

插拔式 I/O 应用	SFP28
电路应用	Signal

其他

包括的光管	是
EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



该系列中的其他产品 | SFP56



客户还购买了



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2347721-1_A.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2347721-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2347721-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本